

中国高等教育学会

关于举办高校智能制造领域学科发展和人才培养论坛 的通知

高学会〔2020〕114号

有关高校:

为全面贯彻落实《中国教育现代化 2035》《加快推进教育现代化实施方案(2018-2022年)》等文件精神,服务“中国制造 2025”及“一带一路”国家倡议,主动应对新一轮科技革命与产业变革,积极推动智能制造和教育深度融合,促进高等学校及高职院校相关学科交叉融合和跨界整合,助力我国智能与工业互联网技术、产业发展和专业人才培养,经研究,中国高等教育学会决定举办“高校智能制造领域学科发展和人才培养论坛”,该论坛是 2020 年 11 月 8-10 日在长沙举办的“第 55 届中国高等教育博览会(2020)”组成部分,现将有关事项通知如下:

一、组织机构

(一) 主办单位

中国高等教育学会

(二) 承办单位

北京昊科世纪信息技术有限公司

二、论坛内容

1. 推进产教融合，打造符合产业需求的智能制造类人才，推动智能制造领域学科发展；

2. 围绕工业互联网平台的技术要素（数字孪生、工业APP、工业机理模型、边缘计算、大数据、人工智能），探讨新工科专业如何进行复合型人才培养转型；

3. “新基建”背景下人工智能、机器人、智能制造专业建设的思考与探索；

4. 关于工业自动化、信息化、互联化、智能化在高校的交叉学科建设与发展思考。

三、参会人员

1. 各学校新工科等“四新”学科带头人、教研组教师；

2. 已经开设和准备开设人工智能、智能制造等相关专业的院校教研组骨干教师、主任、教学副院长、院长等。

四、时间地点

报到时间：2020年11月7日全天

会议时间：11月8日上午中国高等教育博览会开幕式

11月8日下午会议

（备注：11月8-10日可参加中国高等教育博览会其他活动）

地 点：长沙国际会展中心

地 址：湖南省长沙市长沙县国展路118号

五、报名及缴费

1. 根据防疫要求，本届高博会会议论坛将进行人数限制，会议需提前报名缴费，网上在线缴费为880元/人，报满即止（以线上缴费人数为准）；报到现场缴费为980元/人（仅

限于线上未报满)。

2. 在线注册及缴费于11月5日20:00全部关闭。

3. 参会观众可选择以下方式之一报名:

方式一: 登录中国高等教育学会官网(www.cahe.edu.cn), 或登录中国高等教育博览会官网(www.heexpochina.com), 点击“会议注册”选择“高校智能制造领域学科发展和人才培养论坛”进行在线报名注册会议。

方式二: 扫描以下二维码在线报名注册。



注册成功后将自动生成注册ID, 注册ID是缴纳会议费的唯一凭据。会议费可以通过注册网站在线缴纳或报到现场缴纳。如果参会代表在线报名注册及使用公务卡在线缴费, 支付完成后可以通过网上银行打印交易明细, 其中商户名称显示为“首信易支付”“易智付科技有限公司”或“北京智慧科技有限公司”, 此为第三方收款平台单位名称。

会议费发票实行电子发票, 由国药励展展览有限责任公司开具。电子发票将于10月12日至11月30日期间开放下载。发票事宜咨询电话: 010-84556560、010-84556675。

六、食宿安排

根据防疫要求, 为避免人员过于密集, 本次论坛无接送服务, 食宿交通自理(11月8、9日中午, 大会组委会安排

在展馆就餐区就餐），组委会推荐协议酒店，线上缴费完成后即可预订。

七、防疫要求

为配合做好疫情防控工作，保障广大参会代表的身体健康和生命安全，本届展会将严格按照国家及地方政府最新疫情防控政策和要求，与相关部门保持密切沟通，特制定展会应急和防控预案，请您予以配合。具体要求如下：

1. 进入展馆、会议区域的所有人员需配合查验身份证、健康码（或国家政务服务平台防疫健康信息码）、国务院客户端行程卡并全程佩戴口罩。
2. 验视健康码（或国家政务服务平台防疫健康信息码）、行程码后，前往登录测温点完成体温测量。
3. 报到地点为组委会推荐酒店或长沙国际会展中心。
4. 展馆、会议区域、餐厅将根据情况进行限流，如需排队，请您谅解。
5. 各展厅、会议室内有工作人员实时巡查，遇有体温异常、明显咳嗽等症状的及时送至隔离点并将联系医务人员。

八、联系方式

1. 北京昊科世纪信息技术有限公司

联系人：刘老师、喻老师

联系电话：13810093118、18600270824

电子邮箱：liubin@haokeshiji.com、yujun@haokeshiji.com

2. 中国高等教育学会

联系人：洪佳

联系电话：010-82289985

电子邮箱: gbh@zhculture.cn

- 附件: 1. 会议日程 (拟)
2. 中国高等教育博览会简介



附件 1:

会议日程（拟）

11 月 8 日下午 13:30—16:35

时间	主题	报告人/报告人单位	主持人
13:30-13:45	致辞	中国高等教育学会领导	陈志刚 邵阳学院机械与能源工程学院院长
13:45-14:25	面向制造强国的工程 创新人才培养	李双寿 清华大学基础工业训练中心主任， 教育部工程训练教指委副主任	
14:25-15:05	量子计算在智能制造 领域的应用	郭国平 中国科学技术大学微电子学院副院长，中科院量子信息重点实验室副主任	
15:05-15:45	智能制造工程专业人 才培养模拟初探—— 以浙江理工大学为例	胡 明 浙江理工大学机械与自动控制学院副院长	
15:45-16:25	应用型本科机器人工 程专业人才培养方案 探索与实践	王树臣 徐州工程学院电气与控制工程学院院长	
16:25-16:35	智能制造领域实践基 地建设的思考与探索	王 丹 北京昊科世纪信息技术有限公司 董事长	

注：实际报告以现场为准。

附件 2:

中国高等教育博览会简介

中国高等教育博览会（HIGHER EDUCATION EXPO CHINA，简称高博会）是经教育部批准，中国高等教育学会主办的亚洲领先的集高等教育学术交流、教学改革成果推介、现代教育高端装备展示、教师专业化发展培训、科研成果转化、科技创新企业孵化、技术服务、贸易洽谈等为一体的高品质、综合性、专业化的著名品牌活动。“高博会”前身为创立于1992年秋的全高教仪器设备展示会，每年举办两届（春、秋各一次），已成功举办54届。目前，“高博会”已成为展示我国高等教育发展成就的重要窗口，成为政府、高校、企业协同创新、共谋发展的重要桥梁，成为推进高等教育现代化的国家名片。

2015年该展会被纳入“商务部引导支持展会”；2017年中国高等教育学会入选“商务部首批展览业重点联系企业”（展览组织单位）；2018年1月，经教育部批复同意，展会正式更名为中国高等教育博览会；2018年12月，展会荣膺“2017-2018年度中国会展品牌百强”称号；2019年11月，荣膺“2019年度（教育）行业最具影响力会展项目”。

登录中国高等教育学会官网（www.cahe.edu.cn）、中国高等教育博览会官网（www.heexpochina.com）或关注中国高等教育博览会微信公众号了解展会更多动态。



（服务号）



（订阅号）